PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 08-230103

(43)Date of publication of application: 10.09.1996

(51)Int.Cl. 8328 15/88 805K 1/83

(21)Application number: 07-037461 (71)Applicant: UBE IND LTD

(22)Date of filing: 27.02.1995 (72)Inventor: INOUE HIROSHI

TAKABAYASHI SEIICHIRO

TANIOKA RIKIO

(54) METAL FOIL-LAMINATED POLYIMIDE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To integrally laminate a metal foil and a polyimide substrate layer with high adhesion by laying the metal foil over a multilayer polyimide thin film provided by integrally laminating thermoplastic aromatic polyimide layers of a low logarithmic viscosity on a side of a high temperature-resistant polyimide substrate layer, and then heating and pressurizing the layers. CONSTITUTION: A multilayer polyimide film 2 of a metal foil-laminated polyimide film 1 is formed by coating at least one side of a high temperature-resistant aromatic polyimide substrate layer with a thin film formed by applying thereto a thermoplastic aromatic polyimide thin film by a coating method, and then drying and heating the laminate. The metal foil-laminated polyimide film 1 is formed by laying a metal foil on the thermoplastic aromatic polyimide thin film of the multilayer polyimide film 2 and then heating and pressuring them for lamination.



(19)日本國特許庁 (JP)

(IZ) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-230103 (43)公開日 平成8年(1996) 9月10日

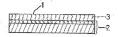
business	- marketine		71. ····································			telepoor manufactor automorphism in telepoor
(51) Int.CL°		撤别犯号	庁内整理委号	FI		技術表示箇所
B32B	15/08			B 3 2 B	15/08	R
						J
H05K	1/03		7511-4B	H05K	1/03	H

		朱龍玄響	未請求 請求項の数6 OL (全 10 頁)				
(21)出線器号	特無平7-37461	(71)出際人	000000206 字部興奮株式会社				
(22)出顯日	平成7年(1995)2月27日	此口漢字部市西本町 1 丁目12番32号					
		(72)発明者	井上 浩				
			大阪府枚方市中宮北町3番10号 字部與座				
		-	株式会社校方研究所內				
		(72)発明者	高井 雅…館				
			大阪府枚方市中宮北町 3 番10号 宇然観童				
			株式会社核方研究所内				
		(72) 発明者	谷岡 力夫				
			大阪院牧方市中宮北町 3 番10号 宇部醫療				
			株式会社收方研究所内				

(54) 【発明の名称】 金嶌施穂原ポリイミドフィルム

(57)【要約】

【目的】 耐熱性 接着性および信頼性の高い金麗遊精 随ボリイミドフィルムを提供する。 【構成】 高耐熱性ボリイミドフィルムに積極した低対 数粘度の等等域ポリイミドのよって金属器を精器した金 臨落等套載サリイミドフィルム。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 芳養線ボリイミドフィルムの少なくとも 片面に金属指が熱重塑性の芳香族ポリイミド層によって 接合された積層体において、高耐熱性の芳香族ポリイミ ド階の少なくとも片面に低対数結除の熱可塑性芳香株ポ リイミドが一体に綺麗されている多層ポリイミドフィル ムの熱可塑性のボリイミド層と金属箔とが重ね合わざれ た後、知熱加圧して暗聴されていることを特徴とする金 展覧情報ポリイミドフィルム。

*【請求項2】 多層ポリイミドフィルムの線膨振係数が 1×10"'~3×10"em/em/でである雑点項1 記載の企興結係限ポリイミドフィルム。

【請求項3】 低対数粘度の無可塑性物質的ポリイミト が 2、3、3'、4'-ビフェニルテトラカルオン物 二無水物またはその誘導体を30モル%以上含む労秀族 テトラカルボン酸二無水物またはその誘導体と、一般式

[(t)]



(但し、XはO、CO、C(CH,),またはSO,で あり 2つ以上の場合はそれぞれ間一でも異なってもよ く、nは0~4の整数である)で示される苦疹終ジアミ ン化台物と、芳香族シカルボン酸無水物またはその誘導 体とを有機機性溶媒中素合、イミド化して得られた。対 20 【従来の技術】従来、急騰落と耐熱性フィルム(例え 数粘度(N、N・シメチルアセトアミド、30℃、0、 5g/100ml)が0.1~1.2、ガラス転移推進 (Tg) が200~300 Cの両未端封止ポリイミドで ある請求項4記載の金額管路勝ポリイミドフェルム。

「潜球路4 】 多勝ボリイミドフィルムが 高耐熱性の **芳香絵ボイミドの圏の少なくとも台部に予め接着性を付** 与するための料性化処理を施した後 供対数執序の執可 塑性芳香採出リイミド溶液を塗布し、乾燥のための熱処 理に付すことにより得られたものである請求項!記載の 金属箔精層ポリイミドフィルム。

【繪末項5】 多層ホリイミドフィルムが、高刻熱件の 芳素族ポリイミドフィルムの少なくとも均能に低対数粘 度の熱質鬱性芳香族ポリイミドにシランカップリング類 を添加した総液を依布し、乾燥のための熱処理に付する とにより得られたものである請求項1記載の金銭箔積層 ポリイミドフィルム。

【請求項6】 金属箔が電解網箔である譜末項1記載の 金属管籍層ポリイミドフィルム。

「発用の迷惑なる場所)

[0001]

【産業上の利用分野】この発明の企業階級ボリイミド フィルムは、熱司製性芳香族ボリイミド線を表面に有す る高耐熱性の芳香族ポリイミドフィルムが、海に寸法を 定性および機械的物性を有していると共に、診熱可塑性 著書館ポリイミト層と窓影製件の著墨梅ボリイミドフィ ルムとの接着が強闘であり、さらに高数蛛性の矢面除法 リイミドフィルムと金縢踏との総合が、エボキシ繊維の ような整硬化性の接管閉等をまったく使用せずに、熱可 報性芳香族ポリイミドの薄曜と金属箱との熱圧着で接合 ともほとんとなく高い影熱性を育するものである。本発 明の金属額積機ポリイミドフィルムは、ED製調路系板 TAB用テープ、複合リードフレーム等に有用である。 [0002]

ば、芳素紘ポリイミド)支持体とからなる舞台材料(例 えば、網票基板等)は 芳香塩ポリイミドフィルムと毎 議箔とを『エボキン樹脂等の熱硬化性総養剤! み分して 熱援着することによって精緩して鬱毒されることが、… 般的であった。

【0003】しかし、顔記舞台材料における熱硬化した 接着網層は、適当な接着力が保持され得る常時使用温度 がせいぜい200℃以下であったので、ハンダ処理等の 高温に晒される加工工程、または、高温に晒される用途

30 では使用できないという問題があり、金銭箔と耐熱性フ ルムとの複合材料としてはより耐熱性のあるものが期 待されていた。

【0004】その対策として、耐熱性のある接続剤の棒 計が機々行われているが、高い耐能性を有する徐善部 は、積勝工程が高温を必要としたり、治解な精陽工程を 必要としたり、また、得られた様様体が充分な接着性を 示さないことが多い等の問題があり、実現的ではなかっ

【0005】一方、熱硬化性の接着溶等をまったく使用 40 しないで、芳香族ホリイミトフィルム支持体に金属機が 形成されている『無格差消型の物合材料』も、いくつか 検討されている。

【0006】例えば、『無稼物制型の総合材料』の製法 としては、労災権ポリイミト前額体(労働権ポリアミッ ク酸) の溶液を、金螺箔上で流延・製罐した場合材料。 あるいは、著香族ボリイミドフィルム上に金属をメッキ したり、および/または、麻奈蒸養したりした物合材料 が標準されている。

【0007】しかし、譲途の流邪劉繇法による報合材料 されているので、エポキシ樹脂のように鬱化劣化するこ 50 は、支持体圏を充分に輝くすることが極めて損難であっ

たり、あるいは、製験工程でおける溶線の基発・除去工 程が極めて長時間となって生産性が低いという問題点が あった。また、商連の金銭メッキ法および/または金銭 業養法は、金属欄の形さを充分に限くすることが影響で あり、この点において生産性が低かったのである。 【0008】さらに、最近、熱可燃性を有するポリイミ

Fと金属箔との鬱懸 あるいはボリイミトフィルムと金 脳絡との積極に終可塑性ボリイミドを使用することによ って製造した精環体(特謝昭82~53827号公報。 物標平6-93238母公報、特課平6-218880 10

号公報)が提案されている。 【0009】しかし、これらの種類体は熱可塑性ポリイ ミドの耐熱性、"寸法安定性、機械的物性の点が充分でな く、金螺箔と多層ポリイミドフィルムとの機器に比較的 破しい条件(圧力、時間)が必要なため、工業的な生産 スピードで製造した場合には得られる金属箔積層ボリイ

ミドフィルムの信頼性 (河栗性) に問題がある。したが って、これらの熱用塑性のボリイミドを使用した金属箱 消滅体の特性も満足できるものではない。

香族ボリイミドの漆獅が特定の影響性の苦電線ボリイミ 上に基体層の少なくて片層に一体に鏡層されている多層 押し出しボリイミドフィルム:と「金螺箔:とを加熱圧 着した緩縮体(特限平4-33847~8号公線)が根 察されているが、多糖排出タイスを使用する場合、ボリ アミック作物液の液体の作楽性と精層体の物性の調力を 満足することは窓易ではない。

[0011]

【発明が解決しようとする緩緩】この発明の目的は 高 い樹熟性を育する芳香族ポリイミドフィルムからなる支 36 持体と金属着とか、高い接着力で一体に接着され精層さ れていて、芳香族ポリイミドのみからなる支持体と金属 語とがポリイミドによって機器されている金属器機器ポ リイミドフィルムを提供することである。

[0012]

【郷難を解決するための手段】すなわち、この発明は、 芳香族ポリイミドフィルムの少なくとも片面に金属塔が 熱河塑性の苦湯旋ボリイミド縦によって擦合された機器 体において、高別熱性の芳香終ポリイミトの棚の少なく とも片面に低対数約度の熱可塑性芳香族ポリイミドが一 40 体に積縮されている多種ポリイミトフィルムの熱可塑性 のボリイミ下層と金属箔とが重ね合わされた後、加熱加 近して積層されていることを特徴とする金属箔積線ボリ イミドフィルムに関するものである。

【0013】以下、この発明について、図面も参考にし て、詳しく説明する。翌1において金属箔積層ポリイミ ドフィルムしは、薬剤熱性の芳香擦ボリイミドフィルム の片面に低対数粘度の熱可塑性芳香族ポリイミドが一体 に穩勝されている多層ボリイミドフィルム2の低対数結 度の熱可塑性ボリイミ下糖と金属箱3とが積層されてい 50 って製造することができる、

るものである。また、関2において金螺旋接機ポリイミ ドフィルム1は、高耐熱性の芳香転ポリイミドフィルム の両面に低対数結度の熱可燃性者香族ボリイミドが緩緩 されている多層ボリイミドフィルム2の熱可燃性ボリイ ミド層と金属第3とがその海流に獲得されているもので ある.

【0014】この発明において使用されている多層ボリ イミドフィルムは、高耐燃性の芳香族ポリイミトフィル ムからなる基体職人の少なくとも片面に低対数結度の無 **可塑性芳香疹ボリイミドからなる薄膜Bか、一体に精膜** されている多様ポリイミドフィルムである。

【0016】上紀海邪熱性の芳香族ポリイミドフィルム は、芳香族テトラカルボン酸二無水物またはその誘導体 と芳香夢ジアミンとから有機物性溶媒中それ自体公知の 方法によって、重合、液錬、乾燥、イミドして得られ る。特に、高端熱性の芳香族ポリイミトフィルムとし て、30モル%以上、特に50モル%以上のビフェニル テトラカルボン酸族分(特に3.3'.4.4'~ヒッ ェニルテトラカルボン酸二無水物)と50モル%以上の 【0010】さらに、多懸押出成形法で「熱圧着性の芳 20 フェニレンジアミン成分(特にρ…フェニレンジアミ ン)とから、瀬倉およびイミド化によって得られる芳香 旅ポリイミドであることが、 得られる多様ポリイミドフ ィルムおよび金属箱積縮ポリイミドフィルムの耐燃性。 機械的秩序 線隙張係数 寸法安定性の市から好まし い。他の残郄の(もし2種類のテトラカルホン酸二無水 物および/またはジアミンを使用する場合) 芳泰雄テト ラカルボン酸二無水物としてはビロメリット酸二無水物 が、また芳秀族ジアミンとしてはジアミノジフェニルエ …テルが好きしむ。

> 【0016】上紀の有機極性冷緩としては、N、N - ジ メチルホルムアミド、N。N ·· ジメチルアセトアミド、 N-メチルー2ーピロリドン、N-メチルカプロラクタ ム等のアミド系溶線 ジメチルスルホキシド ヘキサメ チルフォスホルアミド、シメチルスルホン、テトラメチ レンスルホン、ジメチルテトラメチレンスルホン、エチ レングリコール等を挙げることができる。これらの有機 極性治線は、ベンゼン、トルエン、ペンゾニトリル キ シレン、ソルベントナフサ、およびジオキサンのような 他の有機溶媒と混合して使用することもできる。

> 【0017】上記高額動性の苦番物用のイミドフェルム としては、厚さが9~150μmであるものが好まし い。また上記海耐燃性の芳香鉄ポリイミドフィルムとし ては、表面がプラズマ処理、あるいはポリアミック修フ ィルムの段階でその表面をアミノシランカップリング網 て処理、弦線、無熱処理したものが研ました。

【0018】この発明における前記の多層ポリイミドフ ィルムは、高耐熱性の著香鑵ボリイミドフィルムの少な くとも片面に、熱同塑性の芳香媒ポリイミド常海を涂 布:コーティング、乾燥のための加熱処理することによ

【0019】上記高勝熱性の芳香機ポリイミドフィルム 表面への熱可愛性の芳香族ポリイミド溶液の塗布は そ れ目体公知の種々のコーティング方式、例えばブレード コーター、ナイフコーター、含襚コーター、コンマコー ター、リハースロールコーター、グラビヤコーターなど を使用して行うことかできる。

【0020】コーティング溶液中の熱可塑性の芳香族ボ リイミド旅游は 芳香筋シアミン成分と茶香焼テトラカ ルボン機成分とを、芳香族ボリイミドが低対数粘度であ ってかつ熱胃療性となるように各成分を選択し、薬配育 10 として、5~25 モル%のジアミノシロ中サンと75~ 機様性溶線中で準合することによって得ることができる ものである

【0021】この発明においては、低対数粘度の熱可塑 性の関係振ポリイミト機を使用することが必要であり、 これによって、信報性(国場性)の高い金属部議職ポリ イミドフィルムが得られるのである。前記の熱可塑性の 芳香施ポリイミドは対数約度かり、1~1.2 (N. N. -ジメチルアセトアミド、30°C、0、5g/100m 特に0、2~0、6の低対数結度のものが好まし

【0022】上影熱可塑性の芳香族ポリイミドとして は、著番族テトラカルボン総織分としてベンゾフェノン テトラカルホン酸三無水物、ビロメリット酸二無水物も 使用可能であるが、3、3'4,4'-ビフェニルテト ラカルボン酸二無水物、2,3、3'、4'~ピフェニ* *ルテトラカルボン鬱二無水物が好ましい。そのなかでも 特に芳香族テトラカルボン酸成分として、2.3

3 4 ーピフェニルテトラカルボン 無水物を蒸ぶ 教テトラカルボン酸成分中30モル%以上、物に50モ ル%以上使用したものが好ましい。また、芳香飯ジアミ ン競分としては、ジアミノジフェニルエーテル線 ピス (アミノフェノキシ) ペンゼン類 ビス(アミノフェノ キシフェニル)スルホン類、ビス (アミノフェノキシフ ェニル)プロバン頻繁が好ましい。また、ジアミン成分 95 モル%の芳香族ジアミンとを使用したものが好適に 使用される。

【0023】上観練可塑性の芳香族ポリイミドの液動性 を上げる目的で、芳香旅ジカルボン糖無水物を使用して アミック糖の商末端のアミンまたはジカルボキシル基を 討鎖(封止)したものが好ましい。封鎖(封止) 深とし て、芳香族ジカルボン酸無水物としてフタル酸無水物が 特に好ましく。芳香族モノアミンとしてアニリンも使用 できる。特にこの発明において、低対数結度の熱可塑性 20 芳蓉簇ポリイミドとして、2 3 3' 4' ~ピフェ ニルテトラカルホン酸二無水物またはその誘導体を3.0 モル%以上念む芳香族テトラカルボン際二無水物をたは

その誤線体と、一般式1

[(12]

H2N - X- NH2 (1)

(但し、XばO、CO、C (CH。), またはSO, で あり、2つ以上の場合はそれぞれ間一でも異なってもよ く、nは0~4の整線である)で示される芳秀修ンアミ ン化合物と、芳香族ジカルボン酸無木物またはその誘導 体とを有機係供給媒中重合。イミド化して得られた。対 教結度(N. Nージメチルアセトアミド、30°C、0. 5 c/100ml)が0.1~1,2,カラス転移順度 (Tg) が200~300 Cの興末機對止熱可塑性ボリ イミドか好適に使用される。

【0024】上記熱可燃性の芳香族ポリイミド溶液に は、高耐熱性の著書節ポリイミドフィルムとの接着性を 改良する目的で、アミノシラン、エポキシシラン、メル カプトシラン等のカップリング剤を認知することが好ま しい、また熱可塑性の芳香族ポリイミ下溶液は、酸化チ タン、二酸化ケイ素等のフィラーを添加してもよい。フ ・ラーの認識はどの段階でもよい。

【0025】上記練可學性の苦香族ポリイミド溶線は、 有機振性溶媒中のポリマー連維が5~50種類%。特に 7~40産業%であり、30°Cで潮定した回転結常が

0.5~1000ポイズ、特に、0.7~300ポイズ であるものが好ましい。

【0026】 前記高耐熱性の芳香族ポリイミドフィルム の表類への熱可物性の芸術協ポリイミド流波の後本領 は、薬耐熱性の苦香痰ボリイミドフィルムに対して、銀 台体需量基準で2~100重量%、特に5~90重量% であることが好ましい。前配高別燃性の汚香族ポリイミ ドフィルムの表面への熱可塑性の等数能ポリイミト能液 40 を塗布して得られた積弱物を、50~350°Cの温度で 乾燥、短熱して多層ポリイミドフィルムを得ることがで きる。

【0027】薬記の熱可塑性の芳香錠ポリイミド圏をお 面に設けたポリイミドフィルムは、全体の座さが6~2 50 µm、特に8~200 µm、更に好ましくは10~ 150 um程度である。

【U928】この発明においては、前記の多圏ボリイミ ドフィルムが、高耐熱性の芳香族ポリイミドフィルムの 台面に熱可物性の苦毒族ホリイミドフィルム (殖場日) 56 を設けた2 層構造のフィルムであっても、また高耐熱性 の管数線ボリイミトフィルムの胸部に薄膜B. 及びB'

を設けた、3階標準のフィルムであってもよい。 【0029】この発明においては、多層ポリイミドフィ ルムが3 警律造のフィルム の場合、薄窓の厚さの比B /B'がは誤誤じ夢さ(薄懸の厚さの比B/B'が0. 8~1. 2、特に0, 9~1、1の範囲内) であること が、金銭鉛接続ホリイミドフィルムのカール性が極めて 小さくなるので最適である。

【0030】この発閉の金属賠債署ポリイミドフィルム において使用されている金属額としては、アルミニウ ム、解 鉄、金、銀からなる群から選ばれた少なくとも 一種の金属または合金からなる継載性の金属領であれば よく、特に 厚さが5~100 µm、更に好ましくは1 0~60μmであり、端か5~200emである長尺の 電解網筋を好適に挙げることかできる。

【0031】この発明の金篋箔騰騰ポリイミドフォルム の製造は、例えば好適には、前述の多勝ポリイミドフィ ルムの薄層の片間または霧崩に、金属物を直接に重ね合 わせて、その機器体を一対の熱ロール態に供給して、熱 可塑性ボリイミトのガラス転移点(Tg)より高い温 度、好適には熱可鬱性ポリイミドのガラス緊移点(T g) より高い器度でかつ230~400℃ (好ましくは 240~380°C) の旺養額度、および、1~500k g/cm、特に2~300kg/cm、その中でも特に 5~50kg/cmの比較的低い熱ロール間線圧力で. 連続的に熱圧着することによって行われるのである。 【U032】商紀の方法において、禁圧著操作は、銅箔 等の金属箔の熱劣化を防止するために、窓流ガス、ネオ ンガス、アルゴンガス等の下活性ガスの雰囲気下、ある ば、ステンレス箱、アルミニウム箱等)を重ね合わせ て、高温での加熱圧着をすることが好ましい。 100331前記の方法においては、例えば、例3に示 す萩罴を使用し、しかも、長尺の多器ポリイミドフィル ムおよび金銭箔を使用して、連続的に行うことができ

【0034】上紀の方法としては、図3に示す禁禦を使 用して、原料供給ロール7からの長尺の2欄ボリイミド フィルム10(高計無性の基体網Aおよび熱可塑性の芳 香族ボリイミドの薄曜Bからなり、その熱可塑性薄層B 40 溶液濃度はボリマー0、5gを溶線100m1に溶解し を上向きとして)を、エキスパンダロール11、窓内ロ ール12なと経由で、緊張状態で、一対の熱ロール13 および14 (弾性ロールまたは金属ロール) の間へ供給 すると共に、一方、照料供給ロール6から長尺の金銭箔 20を、エキスパンダロール11など経由で、緊張状態 で、耐能一対の熱ロール間へ供給して、両者を直接に重 ね合わせると共に、純ロール13および14で熱圧等し て、一体に標開して、その精関体を好測には冷却ロール (関示されていない)を通して冷却して、最後に、巻き

/分、特に5~100cm/分で連絡的に動き取り金属 酒蹟曜ポリイミドフィルムを製造することが好ましい。 【0035】また、上配方法において、お尺の3層相出 ポリイミドフィルムを絶消する場合には、 南記の脚3の 装置における中央の原料供給ロール7から端記の3層ボ リイミドフィルム10を供給すると共に、上下の照料供 絵ロール6ねよび8から金篋箱20および20'を開時 に供給して、三者を重ね合わせて熱ロール 1 3 およひ 1 4の間に供給することによって、熱圧要することができ 10 る。上記の方法で舞られた金篋衛禄屬ポリイミドフィル ムは、薄陽Bと前記の金属箔とか直接に熱圧着されてお り、その接着強度(90°~剝離法)が、寮縣で、少な くとも0、6kg/em、特に0.7~5kg/em程 度であり、更にハンダ浴(約288℃)に10特間浮か べて採練させて、熱圧着節において膨れ、剥かれ等が生 じることがない耐熱性の優れたものである。

【0036】巻き取りロール15は、金銀箱締勝ポリイ ミドフィルムに過度のストレスをかけないために、参き 散りロールコア係が25 e m以上のものを用いることが 20 好ましい。巻き取りロールに巻いた金篋箔確議ポリイミ ドフィルムを使用するときには、参き線をそれ自体公知 の方法で解除して使用することが好ましい。

[0037] さらに、この発明の他の1つの線棒とし て、 #記5層の金属循稿際フィルムの片面あるいは海南 に商記の熱可塑性芳香藤ボリイミト陽を設け、更にその 上に金属箔を設けた7層あるいは9層の金属網筒層フィ ルムも含まれる。この7層あるいは9層の金銭箔積積フ イルムは懸み (全体) が100~400 u m とすること が好ましい。また、この発酵の他の燃緩として、3 勝水 いは、網箔等の金属箔上に熱劣化防止用の金属箔(例え 30 リイミドフィルムの片面に金属箔が暗場され、他の間に IC(シリコン)が積層された5層の積層フィルムも含 まれる。

[0038]

【室範例】以下にこの発明の実施例を示す。以下の各例 において部は電景部を示し、各機の影室は以下に示す話 験方法によって行った。

対数粘度

対数粘度:自然対数(溶液粘度/溶媒粘度):溶液の濾

て測定した。

ガラス転移測度(Tg)

示差老套熱報討 (DSC) て求めたか、あるいはフィル ム状誘料を熱機械分析 (TMA) の測定より求めた。 接着強度

金属箔積器フィルムの接着弧度はIPC-TM-(2. 4. 9.)の『90" - 剥除注』によって際定した。 避ハンダ性

1PC-TM-650(2, 4, 13)に無物した網定 取りロール15によって、巻き取り速度1~200cm 56 法で、288±5°Cの温度に維持したハンダ治に、試料 の金属器銭繰り / ルムを、金属器機とハンダ浴とが接触 するように10秒間洋かべて、金篋箔墜躙フィルムの使 れ、剥かれ等の有無を開催で判断(自否を決定)する方 法で行った。

信賴性 (再現性)

同じ操作を10回くりかえして、いずれも問題度の結果 が得られたものを良好、1回でも不合格の鉄巣が等られ たものを不良と継続した。

寸法変化率

金属箔接層ホリイミドフィルム (頻振振) の上にA、B 10 添加し、さらに、 の2点を朔印し、この提際A、Bの扱さを測定した。さ らに、常法に従いこの経際概を全面エッチング、水洗。 乾燥工程を終た後、上記のA、B間の距離を測定し、以 下の式を用いて寸法変化率を求めた。この鎖が小さい程 寸法の変化が小さく、寸法精度が良いことを示す。 寸法変化率:: ((L。-L) / L。) ×100 (%) L. :エッチング前のA、B間の長さ し :エッチング後のA、B間の巻き

引張試験、線由遊係数

ASTM D - 882 に挙する方法で、引張敦度、伸び 20 率および環営率を測定した、線膨悪係数は試料フィルム を400℃で熱処理した後の試料フィルムについて懸手 方向について、50~300℃において5℃/minで 測定した。

彻底結實

東京計測株式金社 のビスメトロンを用い、30°Cで測 定した。

[0039] 参数例1

寮素郷入管、温度計、澄液冷却器。および、撥拌機を備 ミド (DMAc) 3600部。 さらに、

(a) 芳香籐テトラカルボン醸造分: 3, 3', 4、 4' "ピフェニルテトラカルボン酸二無木物 (s-BP DA) 83. 85年(285ミリモル) および2. 3. 3' 4' ~ピフェニルテトラカルボン際二颗水物(a - BPDA) 83. 85部 (285ミリモル) (b) 芳香線ジアミン成分: ピス〔4~(4~アミノフ ェノキシ) フェニル] スルホン (4-BAPS) 25

9. 5部(600ミリモル)」および、

8. 89部(60ミリモル), さちに、粒経約600人 のコロイダルシリカのDMAの溶液をコロイダルシリカ の重要か2部になるように添加し、25℃で6時間擦律 してポリアミック酸の溶液(適度:10車量%、移転結 度:30ボイス)を得た。

[0040] 参考图2

参考例1 工場署したポリアミック静溶液500部に共沸 脱水用トルエン50部を添加し、窒素ガスを吹き込みな がら、機様して生成水を留去させながら、約185℃の サイミドのDMA c 溶液 (10 重繁% 同転結度: 2.5 ボイス)を製造した。この単台体流液の一部をメタノー ル中に注入し、シリカを含む新合体を折出し、芳香絵ボ リイミドの絵末を翻収し、この著書族ボリイミドの絵末 を熱メタノールで洗浄してから乾燥して、熱司塑性芳香 族ポリイミドを得た。この熱可塑性芳香族ポリイミドは Tェが269℃、対数粘度が0.36であった。 [0041] 参考辦3

10

参考例1で使用した反応容器に、DMAc3980部を

(a) 芳香族テトラカルボン酸成分として、3、3°。 4. 4° ーピフェニルテトラカルボン酸二無水物(s-BPDA) 113、0部(384ミリモル) および2. 3. 3'、4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 (a-BPDA) 113. 0部(384ミリモル). (b) 著質族ジアミン成分: 1, 4-ジアミノシフェニ ルエーテル (DADE) 80、1部 (400ミリモル) および1、4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン (APB) 116.9部(400ミリモル)、並びに (c) 芳香族ジカルボン酸成分: 無水フタル酸 (PA) 9. 48部 (64ミリモル) を添加した他は、常考例) と同様にして、ホリアミック緻密液を課製した。このボ リアミック聯湾液500部に共沸脱水用トルエン50部 を添加し、窒素ガスを吹き込みながら、複称して生成水 を提去させながら 約105 Cの形応温度で4時間反応 させて、均一な熱可整性芳香酸ポリイミドのDMAc溶 液(10重量%。 回転粘度:30ポイズ)を得た。この **重合体密接の一部をメタノール中に注入し、単合体を析** 出し、ボリイミドの粉末を開収し、このボリイミドの粉 えた板店容器に、溶解としてN、N・ジメチルアセトア 30 末を熱メタノールで洗浄してから乾燥して、熱可塑性等 巻粽ボリイミド粉末 (岡収潔:95%) を得た。得られ たポリイミド粉末の対数結度は0.38であった。

[0042] 参新例4

※素導入管、温度計、仕込・留出口および維持機を備え たガラス郷フラスコに2 3 3 4 … ピフィニル テトラカルボン酸二無水物 (a - BPDA) 26.48 鄒(90ミリモル)、ω、ω - ヒス(3-アミノブロ ヒル) ポリジメチルシロキサン (BAPS) (信越シリ コン株式会社 製、X-22-161A5) 16.8部 (c) 芳香鋺ジカルボン餅成分; 忽水フタル酸(PA) 40 (20ミリモル)、およびN-メチル・2ーヒロリドン (NMP) 300部を仕込み、窒素気流中で溶解させた 後に 単に2. 2~ビス「4~ (4~シアミノフェノキ シ) フェニル) プロハン (BAPP) 28. 74部 (7 () ミリモル)を添加し、さらにキシレンを50部添加し て200℃で3時間豪産下に機律して反店水を除去した 後、ボリイミドシロキサンか18歳缀%溶解したボリイ ミド溶液を得た、次に 窒器に探したポリマー液を加圧 總遷してイオン交換水を使用して折出、洗浄して、ボリ イミドシロキサン (収率: 95%。イミド化率: 100 仮応温度で4時間反応させて 均一な熱可愛性芳香族本 50 %、対数結度: 0.54, Tg: 234℃)が得られ

た。 このボリイミド 100部と、ボリイミドに対して 2 重業%の ァーグリンドキシブロビルトリメトキシシラ ンおよびテトラヒドロフラン (THF) 200郷とを混 台 治解して均一な熱可塑性芳香族ポリイミド溶液(液 度:33重量%,30°Cの約度:45ポイズ)を調製し tc.

[0043] 樂時例5

(a). (b) 成分としてa - BPDAと2, 2-1ビス [4-{4-アミノフェノキシトフェニル】プロバン (BAPP) とを用いた他は、参考例2と同様にして熱 10 4へ供給して、表上に示す条件(50cm/分)で熱圧 可塑性芳香郷ボリイミド溶液を得た。

[0044] 检查例6

芳香族ジカルボン酸核分を添加しないで、(a) 芳香族 テトラカルボン酸族分として、3、31、4、41 ~ ビ フェニルテトラカルボン総二郷水物(8-8PDA)] 13. 0部 (384ミリモル) および2、3、3'、 4'-ビフェニルテトラカルボン微二無水物 (a-BP DA) [13, 0部(384ミリモル)、(b) 芳香族 ジアミン成分として、1、4…ジアミノフェニルエーチ ル (DADE) 80. 1部 (400ミリモル) および 1, 4 · ビス (4 · アミノフェノキシ) ベンゼン (AP B) 116, 9部(400ミリモル)を使用、適合体の 機度を5重量%とした他は参考例1と間様にして、ボリ アミック酸溶液を避解した。

[0045] 密維剛1

内容精20リットルの円簡型重合機に、N、Nージメチ ルアセトアミド (DMAc) 6200部およびpーフェ ニレンジアミン (PPB) 270、35郷 (2、5モ ル) を入れ、職業中室温(約30°C)で攪拌した。この 警波に3、3'、4、4' ービフェニルテトラカルボン 30 機二無水物 (s-BPDA) 735, 55部 (2, 5モ ル)を添加し、6時間接持してポリマー溜度18番階% の等債能ポリアミック酸の素質を得た。この溶液の回転 特度は1600ボイス (30°C) であった。

【0046】このポリアミック酸溶液を使用して、平滑 な金陽製支持体の上面に押出して流延し、140°Cの熱 風で流統的に乾燥し 脳化フィルム (自己支持性フィル ム、湾螺舎有窓:35重慶%)を形成し、その湖化フィ ルムを支持体から剥騰した後知熱炉で、200から45 ※をイミド付して、若添修ポリイミドフィルム(x - タ イブ)を得た。原みは50μmであった。このポリイミ ドフィルムの表面を微索雰囲気中でブラスマ処理を行っ

【0047】奏奏例2で顕毅した熱弱態性ボリイミドの コーティング溶液をコンマコーターで先に得た高弱熱性 の苦香能ポリイミドフィルムの特額に 5 m/minの 速度で、乾燥物蒸準でフィルムに対し20重量%になる ような親でコーティングし、得られた綺麗物を80℃の 熱風炉で乾燥した。さらに高温炉内を連続的に移動させ 50 参考例6で調製したポリアミック環境液を使用し、圧着

ながら、200℃で3分標 310℃で3分間熱処理し て、埋み60 amの著香族ボリイミドフィルム (多綴フ イルム)を得た。

【0048】次いで、図3に示す禁羅を使用して、照料 供給ロール7から遊記の長尺の2層ボリイミドフィルム 10をその薄腰Bが上方となるように、供給すると共 に、一方、原料供給ロール8から長尺の35 umの網絡 20を供給して、調者をエクスパンダロール1等で乗ね 合わせて 続いて、N、ガス雰囲気の熱ロール3および 着し、全國額積縮ポリイミドフィルムを製造した。前記 の金銭箔積陽フィルムについて、その接着強度(90° 一剥離、室温)および耐ハンダ性を測定した。その結果 を表1および巻2に示す。

[0049] 実施例2

(7)

高影熱性の芳香族ボリイミドフィルムの海面に熱可塑性 ポリイミドのコーティング溶液(参考網2)をコンマコ - ターによってコーティングした他は実験例1に記載の 方法と同様にして 基体機入の週間に熱可鬱性ポリイミ 20 ド翳(10μm)を有する3層芳黍簇ポリイミドフィル ムを得た。このボリイミドフィルムの海面に郷筋を供給 した他は家総選1と総縁にして 5階の金銭(銀)結構 継ボリイミトフィルムを得た。結果をまとめて表1、表 2位指す。

[0050] 寒熱興3

熱可塑性ボリイミドのコーティング溶液として 参考機 3で得られたボリイミト溶液を使用した他は実施例2に と同様に実施しても様の全部(鋼) 箔積層ポリイミドフ ィルムを得た。結果をまとめて表1、表2に示す。

【0051】実施例4

実施例1における關化フィルムの表面に、N・フェニル - アーアミノブロビルエトキシシランのN、N - ジメチ ルアセトアミド湾港(シラン化会物連携:5番景味)を **途布した以外は実施例1に記載の方法と環様にして高耐** 熱性の芳君絃ボリイミドフィルムを得た。さらにブラズ マ処理をしないで、実施例2と環様に熱可塑性ポリイミ F巖を諏頭に設けて金螺箔積懸ポリイミドフィルムを得 た。結果を楽1、表2に示す。

[0952] 実施例5

①でまで徐々に襲撃して、飛撃を除去すると共にボリマ 40 高融熱性の萎奏検ボリイミドフィルムの薬薬にブラスマ 処理をしないで 参差網4で器製したポリイミドは液を コーティングし、コーティング後の無熱を150でで行 った他は実能機2と照様に実施して金線路積縮ポリイミ ドフィルムを得た。結果を表1、表2に示す。 [0053] 実施倒6

> 参考例5で調製したポリイミド溶液(実施例6)を使用 した以外は実施例2と関標に行い金属等環層ボリイミド フィルムを郷た、結果を表1、表2に示す。

[0054]比較例1~2

13 狂力を終れ巻上の条件にとした以外は実施側上と認縁に して、金属的暗暑ポリイミドフィルムを得た得た。結果 を表1. 巻2に示す。

[0055] 実施例7

内容接10リットルの円流型兼合機に、DMAc 44 808 PPD227, 098 (2, 14x), 4, 4' ーンアミノンフェニルエーテル180,22部 (0、9モル)を入れ 資素中室温(約30°C)で微拌 した。この溶液にs-BPDA441,33部(1.5 モル) およびビロメリット微二無水物327.18部 (1、6モル)を添知し、6時間競替してボリアミック 酸の溶液を得た。この溶液の回転粘度は1700ポイズ (30°C) であった。得られたポリアミック酸を用いて 実施例1 に記載の方法と同様にして高耐熱性の著香族ボ リイミドフィルム (m~タイプ)を得た。さらに実施例 2と開縁にして金属箔積級ボリイミドフィルムを得た。 結果を塞1に行す。

100581電無例8

参析例2で得られた熱可塑性ポリイミド溶液を35 um の電解網路に途布し、乾燥後、200℃で5分間照熱し 26 【0059】 て、片部に熱雨準性ポリイミド郷(10 am)を有する本

*金銭箔を得た。この片面に熱可塑性ボリイミド層を有す そ金属箔を、実施例7で得られた金属箔積量ポリイミト フィルムの脳部に執道塑料ポリイミド層の個を内にして 熱圧着ロール (350℃、40kg/cm) で積層して S 解の金螺箔機構ポリイミドフィルムを得た。結果をま とめて表し、表名に引す。

14

[0057] 実驗網9

実施例?で作器した胸部に熱可塑性ボリイミド層(厚み 10 am) を有するポリイミドフィルム (形み70 a ib m)を10mm角に切り出し、ポリイミドコートされた Siチップの上に概念、更にその上に42NiFe合金 製の補形リードフレームを配置し、310°C、30kg /cm', 5秒で加熱圧着を行った。得られた積層体の 剥離強度は1.0kg/cmであった。

[0058]比較興3

高耐熱の芳香族ボリイミトフィルムにフラズマ処理をせ ず、参考例1のボリアミック微密液をコーティング溶液 として使用した他は実験例1と環様にして金篋雲籍層ボ リイミドフィルムを得た。結果を表1、表2に完す、

[#1]

	多職ポリイミドフィルム									
	基体器		薄髮B			3 48	伸び		線號	
	表面		86 R		THE TR	残废		285	熟集	
	種類 処	æ		Ħ	粘度	°C	Kg/s	2 X	Kg/8832	数
突1	シタイプ	*	S. E-BPSA/4 -BAPS	PA	9, 38	269	34	31	640	13
2	阿上	*	周上	PA	9. 38	269	33	31	620	15
388	間上	*	s, a-BPDA/ BADE, APB	PA	0.38	269	35	33	650	14
F 14	周上:		s, a-BPDA/ 4-BAPS	PA	0.38	269	82	33	630	18
5	洞上	-	a-BPDA/B APS, BAPP		0.54			34	630	15
6	門上		a-BPDA/BAP P		0. 37			32	630	15
7			5. a-8PDA/4 -8AP\$					56	480	23
8	5-タイプ	*	s, a-EPDA /4-BAPS					58	480	23
比1 鮫	周上	\$	s. a-8POA/ DADE, APR	***	1. 95	289	33	30	850	14
例2	师上	ŧ	s, a-8FDAV Dade, apb		1.95	269	32	31	540	15
3	SIL	~	8. 8-870A /4-8APS	PA	0.38	269	33	33	850	15

ま:プラズマ処理

^{##:}アミノシラン燃機 · : 修理なし

線影像係数:em/em/で

16

35 [82]

> 金属語練器ポリイミドフィルム 任務条件 接着強度 耐ハンダ性 信頼性 胜力 層の 軍み 1/1 温度 (°C) (Kg/cm) 建型 (µm) (X g/cm) 3 8 95 1.0 -2347 接秆 **%**1 350 26 疫纤 140 0.9 / 0.8 接好 350 20 \$ 鱁 良好 140 0.8 /0.9 察評 3 350 26 5 149 0.9 /0.8 商好 飛好 614 350 20 5 5 320 20 5 149 0.9 / 9.8 皮紅 茂纤 350 20 5 140 1.0 /1.0 接好 度好 6 度好 7 350 29 5 140 0.9 / 0.8 施好 140 0.8 /0.8 施好 飛行 8 320 20 9 350 20 ß 250 0.8 / 0.8 獎好 熔評 不良 350 140 0.8 / 0.9 邀好 £1 380 5 200 942 5 140 0.1 /0.1 380 46 140 0.3 / 0.3 ___ 398 20 5

100811

【発明の効果】この発明は以上説明したように構成され ているので、以下に記載されているような効果を奏す

る.

【0062】金属箱と低対数粘度の熱可塑性の芳香族水 リイミトフィルム (圏)との接着強度が大きい。また、 金属結構機ポリイミドフィルムの耐ハンダ性が良好であ 2.

【0063】また、低対数結度の熱可燃性の苦香族ポリ イミドフィルムを用いるので、金銭落との加熱圧者が非 るやかな条件で行えるので、紫朝性の高い結果が得られ

3.

【0064】また、海樹熱性の芳香族ポリイミドとし て、ピフェニルテトラカルボン酸液分を30モル%以上 と、フェニレンジアミン核分50モル%とからなるポリ イミドを用いると多層ポリイミドフィルムの線膨張係数

が1×10 3~3×10 cm/cm/Cと小さいの で、得られる金錦箔綾圏ボリイミトフィルムにはカール が生じず、寸法変化率が小さく寸法精度が優れている。

【関節の簡単な説明】

【図1】この発明の3階の全線高額器ポリイミドフィル

ムの一例を示す断節図である。

【図2】この発揮の5分の金銭消積機ポリイミドフィル 30 ムの一個を示す影楽関である。

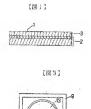
[図3] 金銭箱積緩ポリイミトフィルムを製造する装置 の樹鞘閉である。

- 「符号の総明1 金螺筒舗機ポリイミドフィルム
- 多綴著物能ポリイミドフィルム
- 3 金銀箔
- 原料供給口一ル
- 麗料供給 口一ル
- 原料供給ロール
- Ω

an

- 3.0 2 穏 (または3 曜) ポリイミドフィルム
- 11 エキスパンダロール
- 12 案内ロール **執以一凡**
- 13 1.4 数以一儿
- 15 巻き取りロール 金螺箔
- 金螺箔 20'

2.0





[2]

